## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2005年2月17日(17.02.2005)

**PCT** 

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2005/015628 A1

H01L 21/3065

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011657

(22) 国際出願日:

2004 年8 月6 日 (06.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の官語:

日本語

(30) 優先権データ:

特顯2003-207379 2003年8月12日(12.08.2003)

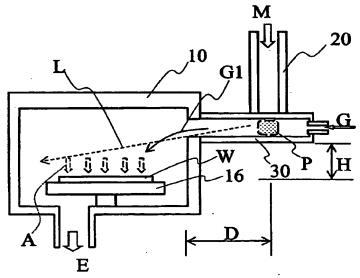
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 芝浦メカ トロニクス株式会社 (SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION) [JP/JP]; 〒247-8560 神奈川県 横浜 市 栄区笠間二丁目 5 番 1 号 Kanagawa (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 飯野 由規 (LINO, Yoshinori) [JP/JP]; 〒247-8560 神奈川県 横浜市 衆区笠間二丁目5番1号 芝浦メカトロニクス株式 会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 日向寺 雅彦 (HYUGAJL, Masahiko); 〒231-0861 神奈川県 横浜市 中区元町四丁目 1 6 8 番地 関 内不動産元町第2ビル6階 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

(54) Title: PLASMA PROCESSING DEVICE AND ASHING METHOD

(54) 発明の名称: プラズマ処理装置及びアッシング方法



(57) Abstract: A plasma processing device, comprising a chamber capable of maintaining an atmosphere depressurized less than the atmospheric pressure, a transmission pipe connected to the chamber, a gas lead-in mechanism leading gas into the transmission pipe, and a microwave supply source leading microwave from the outside to the inside of the transmission pipe. The plasma of the gas is formed in the transmission pipe, and a body to be processed installed in the chamber is processed by the plasma. The plasma processing device is characterized in that the transmission pipe is openably connected to the inner wall of the chamber positioned generally vertical to the principal plane of the body to be processed, and the body to be processed is not installed on the line of direct sight from the plasma.

(57) 晏約: 大気よりも減圧された雰囲気を維持可能なチャンパと、前記チャンパに接続された伝送管と、前記伝送 管にガスを導入するガス導入機構と、前配伝送管の外側から内側にマイクロ波を導入するマイ

[镜葉有]